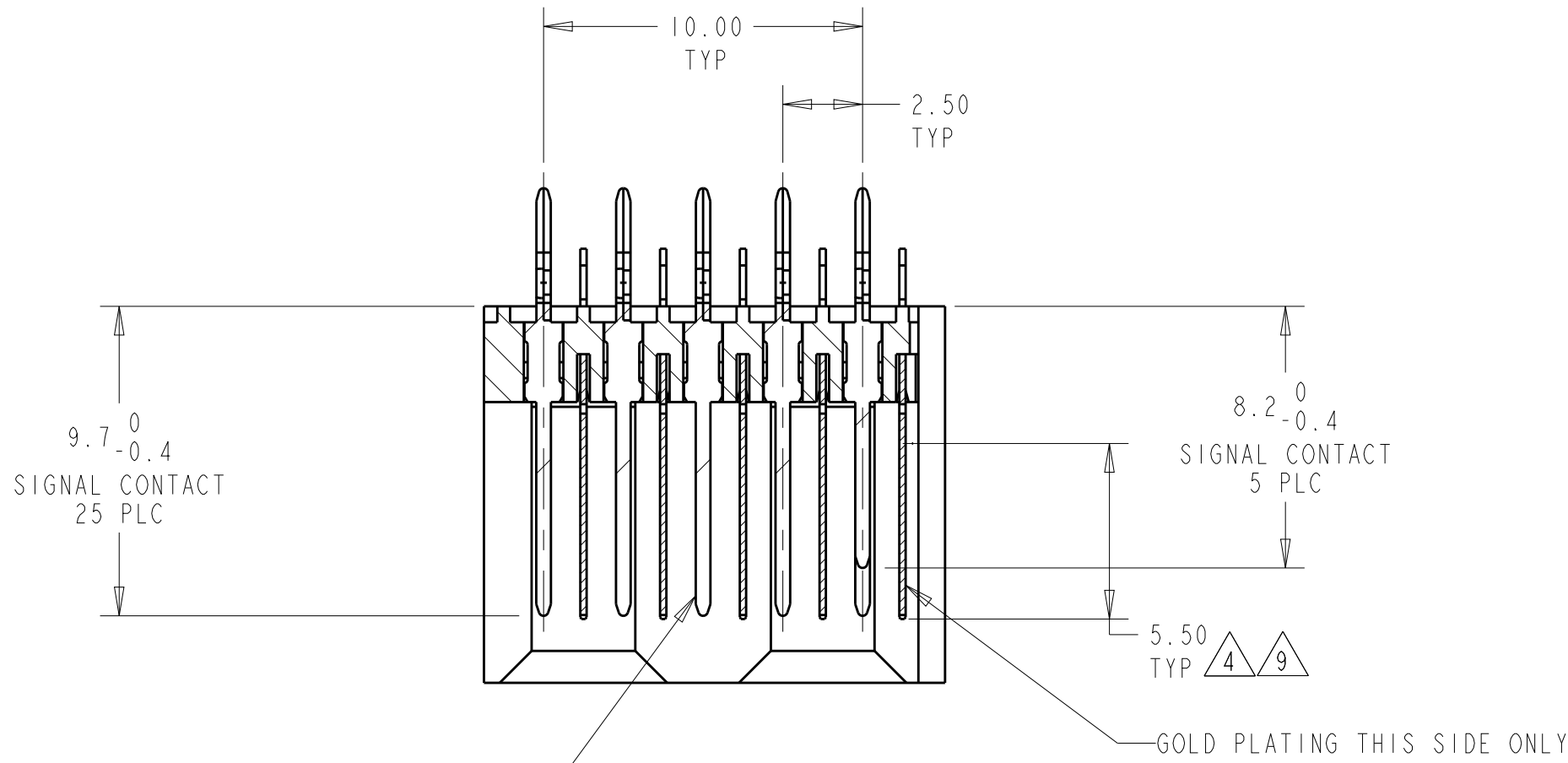
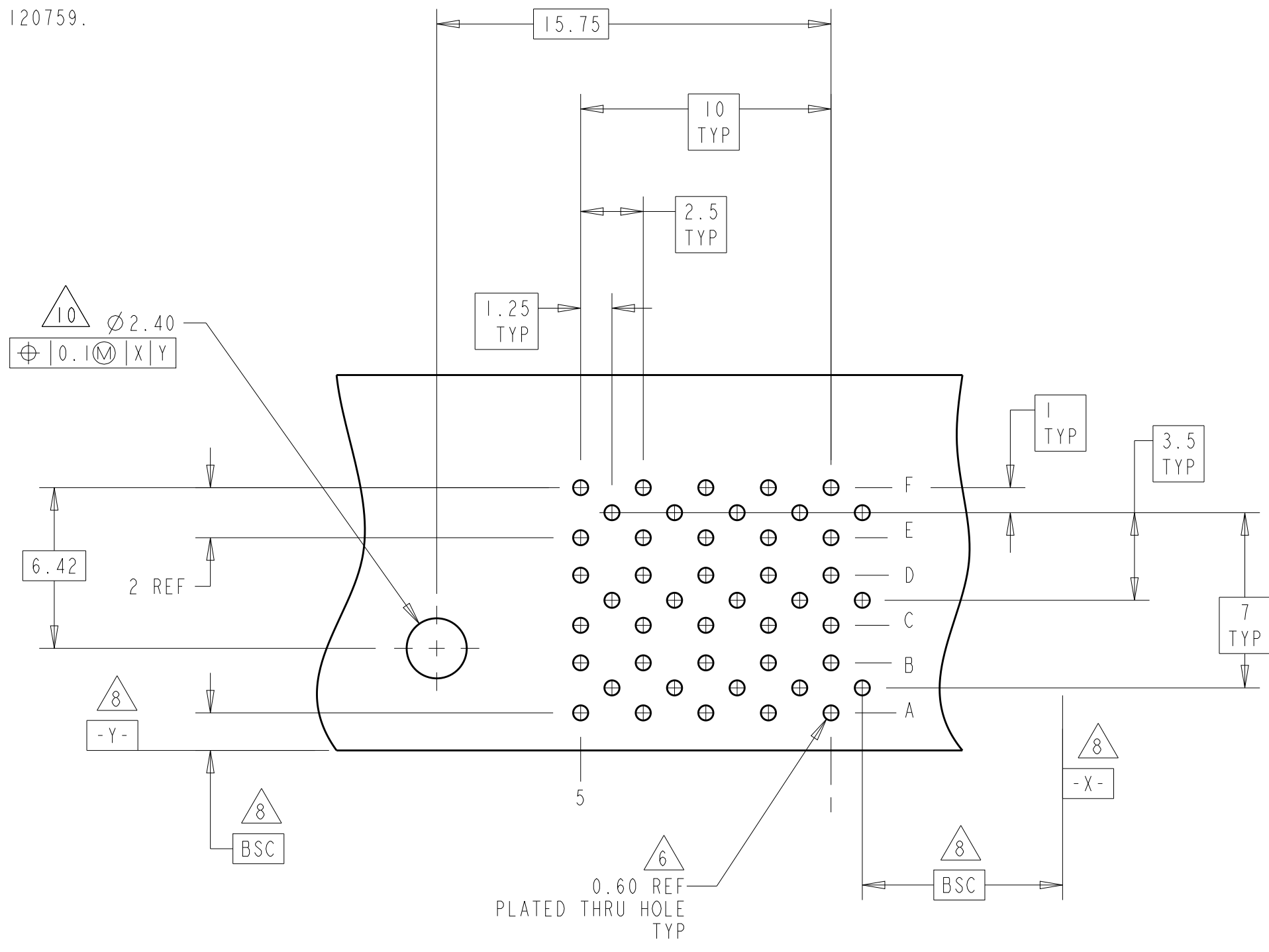
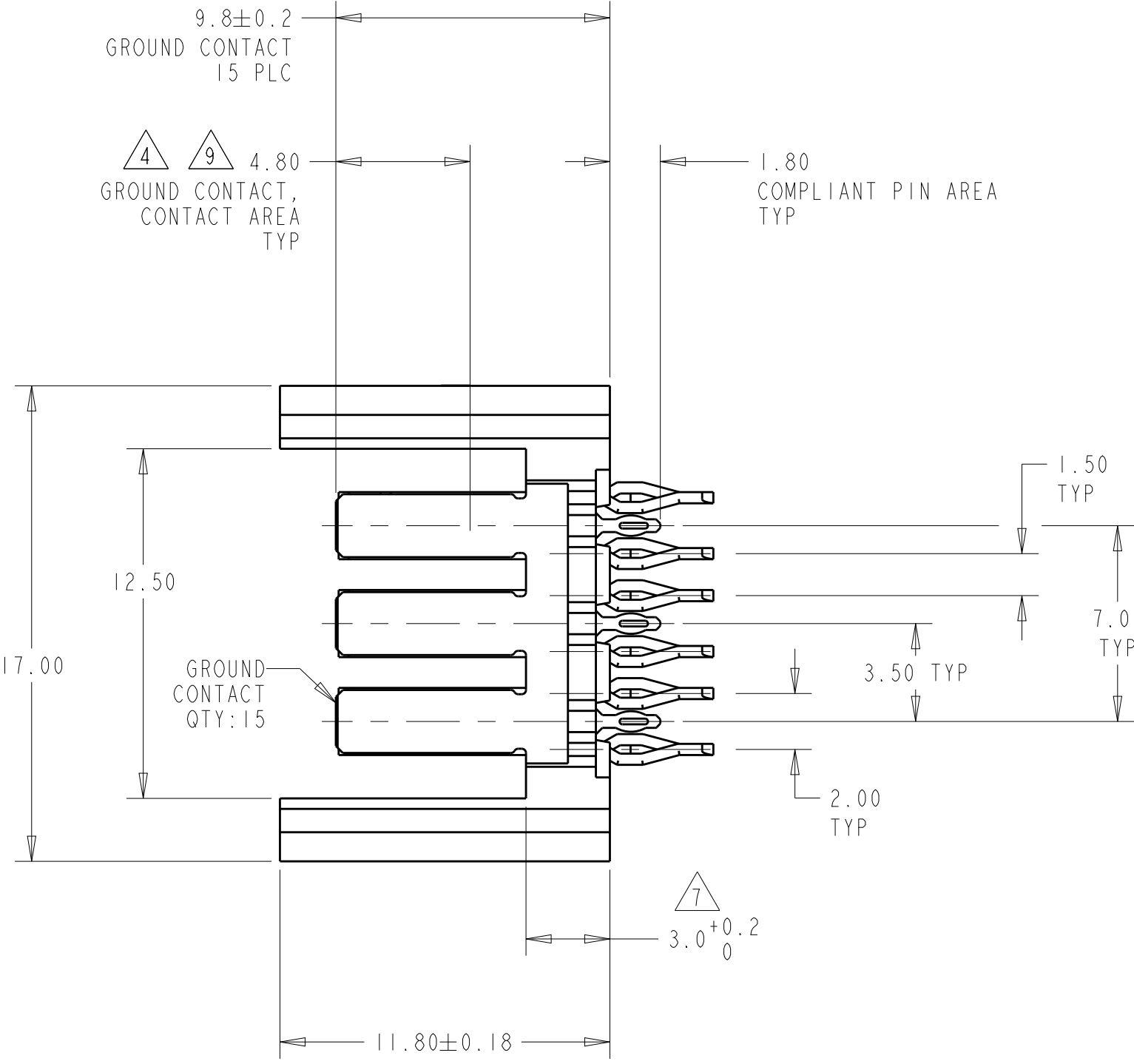
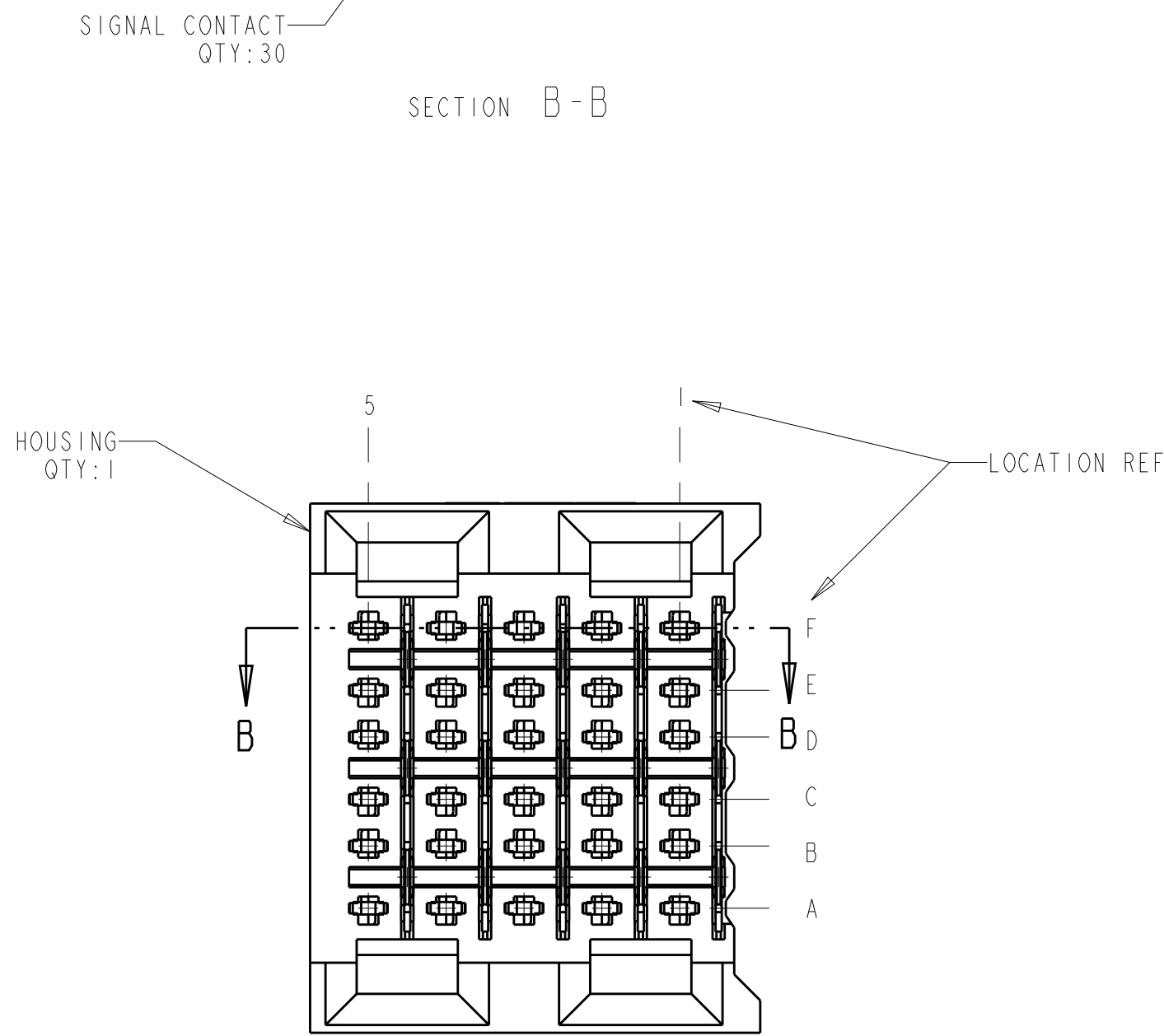


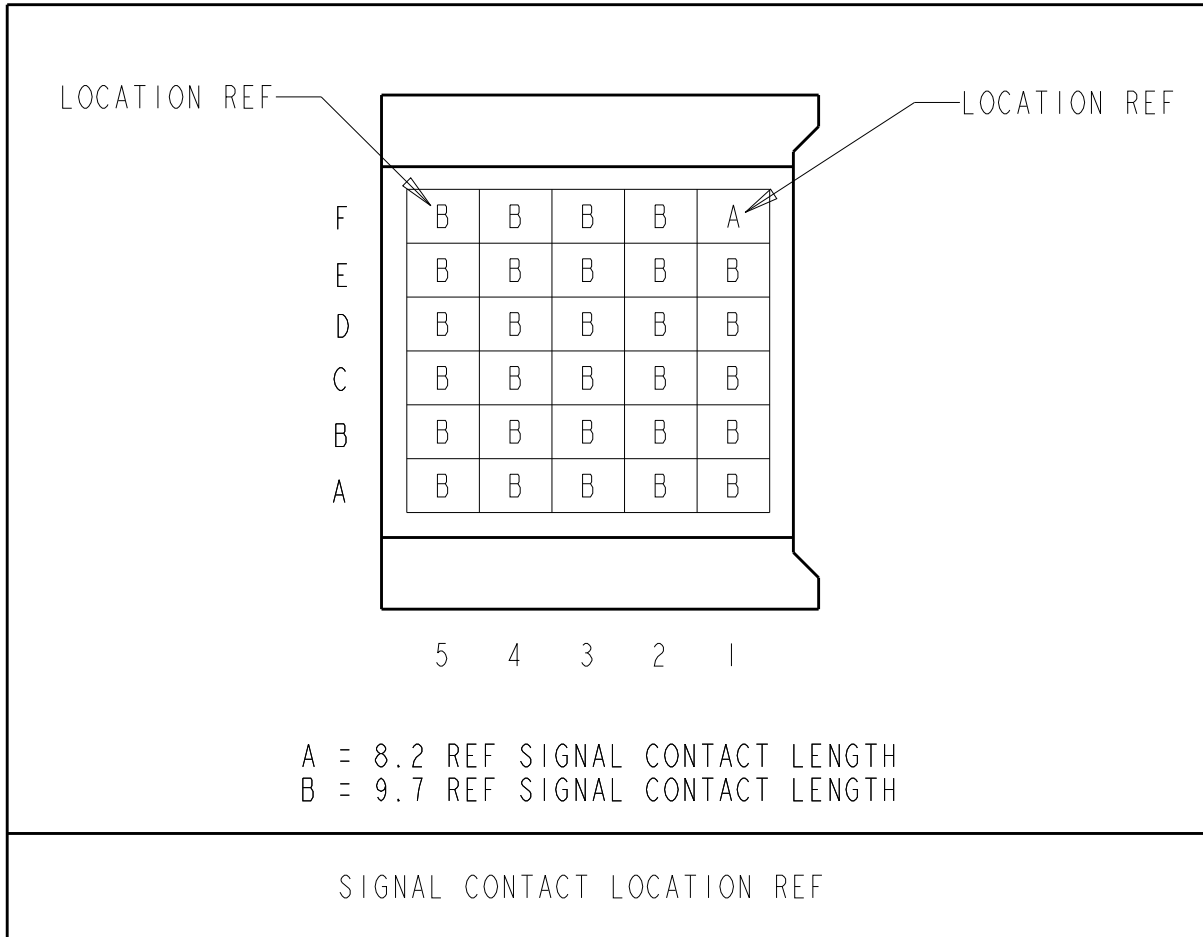
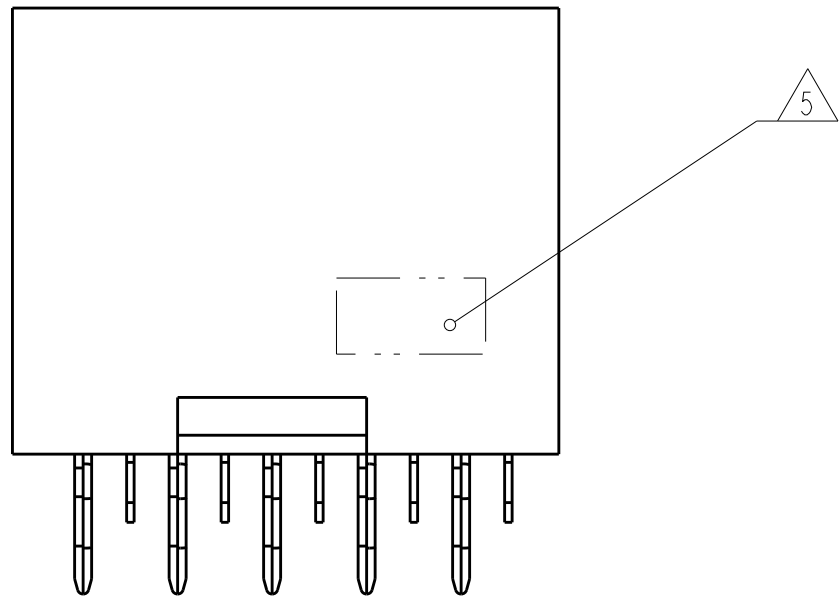
LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			A	RELEASED	24SEP2012	-	JE




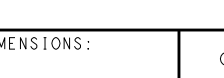
- 2 PHOSPHOR BRONZE
- 3 LCP, UL94V-0
- 4 FINISH:  
CONTACT MATING AREA MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF  
TE CONNECTIVITY PRODUCT SPECIFICATION 108-1957; BASED ON  
TELCORDIA GR-1217-CORE, APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS.  
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN MATTE TIN OVER BASE PLATING.
- 5 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
- 6 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13020 FOR  
RECOMMENDED PLATED THRU HOLE DIAMETER AND  
PLATING THICKNESS.
- 7 APPLICATION SEATING HEIGHT TO PRINTED CIRCUIT BOARD.
- 8 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 9 CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT.  
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995.
- 10 HOLE DIAMETER SHOULD BE 3.10 WHEN USING FEED THROUGH GUIDE PIN P/N 120759.  
CLEARANCE FOR M3x0.5 THREAD.



RECOMMENDED  
PRINTED CIRCUIT BOARD  
LAYOUT  
COMPONENT SIDE OF PRINTED CIRCUIT BOARD



ROWS A,B,C,D,E ROW F: 2-5	ROW F: 1	5120993-1
SIGNAL CONTACT TYPE B QTY: 29 9.7 LENGTH REF	SIGNAL CONTACT TYPE A QTY: 1 8.2 LENGTH REF	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN B. CARRO 26JUL2006		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm			CHK R. PATTERSON 26JUL2006			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:			APVD R. PATTERSON 26JUL2006		NAME	
			PRODUCT SPEC		HEADER ASSEMBLY, 30 POSITION, SEQUENCED, RIGHT HAND, 6 ROW, Z-PACK HS3	
			APPLICATION SPEC			
			WEIGHT			
			Customer Drawing			
MATERIAL HOUSING: 3			SIZE		CAGE CODE	DRAWING NO
CONTACTS: 2			A1		00779	©=5120993
SIGNAL CONTACT: 4			Customer Drawing		SCALE	5:1
					SHEET	1
					OF	1
					REV	A

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9